

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 07024396 A

(43) Date of publication of application: 27.01.95

(51) Int. CI

B05C 11/08

B08B 3/04

H01L 21/304

H01L 21/306

(21) Application number: 05195344

(22) Date of filing: 12.07.93

(71) Applicant:

DAINIPPON SCREEN MFG CO

(72) Inventor:

KIRIE KELII **KISE KAZUO**

IZEKI IZURU

FUKUCHI TAKESHI

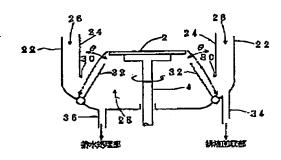
(54) SUBSTRATE PROCESSING DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide a substrate processing device which can sort and recover efficiently and almost continuously first and second processing liquids fed onto the substrate surface and different each other.

CONSTITUTION: An outer cup 22 is disposed around a spin chuck 4 and an inner cup 24 is disposed between the spin chuck 4 and the outer cup 2 respectively in a manner of encircling a substrate 2 supported by the spin chuck 4, and in the case of applying a development liquid (first processing liquid) to the substrate 2, a collecting rack 32 is positioned in the inclined state and drain is flowed out into a drain recovery section through an opening 30 formed on the inner cup 24 and a drain pipe 34. On the other hand, in the case of applying cleaning liquid (second processing liquid), the collecting rack 32 is set in the perpendicular state and drain is discharged on the drain treatment section side through the collecting rack 32, the opening 30 and a drain pipe 36.

COPYRIGHT: (C)1995,JPO



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-24396

(43)公開日 平成7年(1995)1月27日

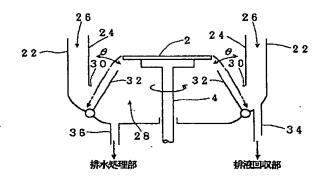
(51) Int.Cl.6	識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
B05C 11/08		6804-4D		
B 0 8 B 3/04	Z	2119-3B		
H01L 21/30 21/30				
·		9272-4M	H01L 審査請求	21/306 J 未請求 請求項の数3 FD (全 5 頁)
(21)出願番号	特願平5-195344		(71) 出願人	000207551
		-		大日本スクリーン製造株式会社
(22)出顧日	平成5年(1993)7	月12日		京都府京都市上京区堀川通寺之内上る4丁
				目天神北町1番地の1
			(72)発明者	桐栄 敬二
				京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神
				北町1番地の1 大日本スクリーン製造株
				式会社内
			(72)発明者	木瀬 一夫
				滋賀県彦根市高宮町480番地の1 大日本
				スクリーン製造株式会社彦根地区事業所内
			(74)代理人	弁理士 吉田 茂明 (外2名)
				最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 基板処理装置

(57)【要約】

【目的】 基板表面に供給される互いに異なる第1および第2の処理液をほぼ連続的に、効率よく分別して回収することができる基板処理装置を提供する。

【構成】 スピンチャック4に支持された基板2を取り 囲むように、スピンチャック4のまわりに外カップ22 を、またスピンチャック4と外カップ22との間に内カップ24をそれぞれ配置し、基板2に現像液(第1の処理液)を作用させる場合には、補集棚32を傾斜状態に位置決めし、内カップ24に設けられた開口30および排出管34を介して排液回収部に流出させる一方、洗浄液(第2の処理液)を作用させる場合には補集棚32を垂直状態にして補集棚32,開口30および排水管36を介して排水処理部側に流出させる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板に対して互いに異なる第1および第 2の処理液をこの順序で作用させて、所定の処理を行う 基板処理装置において、

前記基板を支持する基板支持手段と、

前記基板支持手段に支持された前記基板を取り囲むよう に、前記基板支持手段のまわりに配置された外カップ E.

前記基板支持手段と前記外カップとの間に配置され、そ の一部に前記処理液を前記外カップ側に通過させて前記 10 外カップ側に流出させるための連通部を有した内カップ と、

前記内カップの外周面と前記外カップの内周面とで形成 された第1の空間に接続された第1の排出手段と、

前記内カップの内周面により形成された第2の空間に接 続された第2の排出手段と、

前記内カップの内周面側に配置され、前記基板に前記第 1の処理液を作用させる場合には、前記連通部を介して 前記第1の処理液を前記第1の排出手段側に流出させる 一方、前記第2の処理液を作用させる場合には前記連通 部を閉鎖して前記第2の処理液を前記第2の排出手段側 に流出させる排出制御手段とを備えたことを特徴とする 基板処理装置。

【請求項2】 前記排出制御手段が、前記内カップの下 方位置で揺動自在に支持された補集部材と、前記補集部 材を駆動して前記連通部を閉鎖あるいは開放する駆動手 段とからなり、前記基板に対して前記第2の処理液を作 用させる場合には前記補集部材で前記連通部を閉鎖して 前記内カップと前記補集部材とで閉空間を形成する一 方、前記第1の処理液を作用させる場合には前記連通部 を開放し、前記補集部材および前記連通部を介して前記 第1の空間に前記第1の処理液を導く経路を形成する請 求項1記載の基板処理装置。

【請求項3】 前記第1の処理液が前記基板の表面に形 成されたレジスト膜を露光後に現像する現像液であり、 前記第2の処理液が前記基板表面上の前記現像液を洗浄 する洗浄液である請求項2記載の基板処理装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、半導体基板、液晶用 40 やフォトマスク用ガラス基板などの薄板状基板(以下、 単に「基板」という)に対して互いに異なる複数種類の 処理液を一定の順序で時系列的に作用させて、所定の処 理を行う基板処理装置に関する。

[0002]

【従来の技術】との基板処理装置では、例えば、角型の ガラス基板表面に塗布されたレジスト膜を所定のパター ンに露光した後、現像液(第1の処理液)により現像 し、当該現像液を回収した後、洗浄液(第2の処理液)

際、回収した現像液を再使用するためには、現像液のみ を洗浄液と分別して単独で回収する必要がある。また、 当該現像液を廃棄処分する場合であっても化学処理する 必要があり、やはり現像液のみを分別回収する方が当該 化学処理のコストを低減することができるという利点が ある。

【0003】そこで、従来より、互いに性質の異なる複 数種類の処理液を分別回収することができる基板処理装 置が数多く提案されている。図4は、従来の基板処理装 置を示す概略構成図であり、基板のレジスト膜に現像液 を供給して現像した後、当該基板表面を洗浄する装置で ある。この基板処理装置では、同図に示すように、基板 2がスピンチャック4に保持されており、その周囲には 排液回収用のカップ6が配設されている。また、そのカ ップ6の底部には排液管8が接続され、さらに排液管8 の先端部に電磁弁10が接続されており、このエアオペ レイトパイプ10の切換動作により、排液管8を通じて 流れてきた現像液については、排出管12を介して現像 液を回収する排液回収部に回収する一方、洗浄液につい ては排水管14を介して排水処理部に回収するようにし ている。

[0004]

20

【発明が解決しようとする課題】ところで、上記基板処 理装置では、基板2に供給された現像液はスピンチャッ ク4を回転することにより基板2からカップ6側に除去 され、さらにカップ6の内壁に沿ってカップ6の底部に 導かれる。そして、排液管8およびエアオペレイトバイ ブ10を介して排液回収部に回収される。また、洗浄液 についても、エアオペレイトバイブ10までは同一経路 (つまり、カップ内壁-カップ底部-排液管という経 路) に沿って導かれ、最後にエアオペレイトバイブ10 。 から排水処理部に回収される。

【0005】とのように、従来の基板処理装置では、現 像液と洗浄液が部分的に同一経路を流れるために、次の ような問題がある。すなわち、現像液が上記経路に沿っ てエアオペレイトバイブ10に導かれるため、すべての 現像液が排液回収部に回収されるまでには、ある程度時 間が必要である。したがって、この時間が経過する前 に、次の洗浄処理を行うと、上記経路で現像液に洗浄液 が混入してしまい、回収効率が低下するという問題が生 じる。

【0006】この問題を解消する手段としては、例えば 排出管12の近傍に液面感知装置を取付け、現像液が完 全に回収されたことを検出した後、洗浄処理を直ちに行 うという方法が考えられるが、液面感知装置の取付によ り基板処理装置のコストが高くなるという問題がある。 【0007】また、現像液が完全に回収されてから洗浄 処理を行ったのでは、現像処理から洗浄処理までに相当 の時間が経過しており、その間、現像処理を完了した基 により残存する現像液を洗い流すようにしている。この 50 板を放置することとなる。その結果、洗浄処理を行った

としてもムラなどの残り、品質上好ましくない。

【0008】本発明は、上述のような問題を解消し、基 板表面に供給される互いに異なる第1 および第2 の処理 液をほぼ連続的に、効率よく分別して回収することがで きる基板処理装置を提供することを目的とする。

[0009]

B .

【課題を解決するための手段】請求項1の発明は、基板 に対して互いに異なる第1および第2の処理液をこの順 序で作用させて、所定の処理を行う基板処理装置であっ て、上記目的を達成するため、前記基板を支持する基板 10 支持手段と、前記基板支持手段に支持された前記基板を 取り囲むように、前記基板支持手段のまわりに配置され た外カップと、前記基板支持手段と前記外カップとの間 に配置され、その一部に前記処理液を前記外カップ側に 通過させて前記外カップ側に流出させるための連通部を 有した内カップと、前記内カップの外周面と前記外カッ プの内周面とで形成された第1の空間に接続された第1 の排出手段と、前記内カップの内周面により形成された 第2の空間に接続された第2の排出手段と、前記内カッ を作用させる場合には、前記連通部を介して前記第1の 処理液を前記第1の排出手段側に流出させる一方、前記 第2の処理液を作用させる場合には前記連通部を閉鎖し て前記第2の処理液を前記第2の排出手段側に流出させ る排出制御手段とを備えている。

【0010】請求項2の発明は、前記排出制御手段を、 前記内カップの下方位置で揺動自在に支持された補集部 材と、前記補集部材を駆動して前記連通部を閉鎖あるい は開放する駆動手段とで構成し、前記基板に対して前記 第2の処理液を作用させる場合には前記補集部材で前記 30 連通部を閉鎖して前記内カップと前記補集部材とで閉空 間を形成する一方、前記第1の処理液を作用させる場合 には前記連通部を開放し、前記補集部材および前記連通 部を介して前記第1の空間に前記第1の処理液を導く経 路を形成するようにしている。

【0011】請求項3の発明は、前記第1の処理液を前 記基板の表面に形成されたレジスト膜を露光後に現像す る現像液とし、前記第2の処理液を前記基板表面上の前 記現像液を洗浄する洗浄液としている。

[0012]

【作用】この発明によれば、スピンチャックを取り囲む ように内カップおよび外カップを配設される。この内カ ップの一部には、処理液を前記外カップ側に通過させる ための連通部が設けられる。そして、前記内カップの内 周面側に配置された排出制御手段により、前記基板に前 記第1の処理液を作用させる場合には、前記連通部を介 して前記第1の処理液が第1の排出手段側に流出される 一方、前記第2の処理液を作用させる場合には前記連通 部が閉鎖されて前記第2の処理液が前記第2の排出手段 側に流出される。

[0013]

【実施例】図1はこの発明にかかる基板処理装置の一実 施例を示す斜視図である。また、図2は図1の部分断面 図である。この基板処理装置では、基板2がスピンチャ ック4に保持されている。また、スピンチャック4に支 持された基板2を取り囲むように、スピンチャック4の まわりに外カップ22が配設されるとともに、スピンチ ャック4と外カップ22との間に内カップ24が配設さ れて、二重構造となっている。このため、内カップ24 の外周面と外カップ22の内周面とで第1の空間26が 形成される一方、内カップ24の内周面により第2の空 間28が形成されている。

【0014】また、内カップ24の下方位置には、4箇 所の開口30が設けられており、これらの開口30を介 して第1および第2の空間26,28が相互に連通され ている。このように、この実施例では開口30が連通部 として機能し、後述するようにこの開口30を介して処 理液が第1の空間26側に流出する。

【0015】との内カップ24の下方位置には、図2に プの内周面側に配置され、前記基板に前記第1の処理液 20 示すように、各開口30に対応して矢印方向6に揺動自 在に補集棚32が支持されている。これらの補集棚32 は図示を省略する駆動機構に連結されており、駆動機構 からの駆動力に応答して、揺動するようになっている。 このため、駆動機構を制御することにより、図2に示す ように、補集棚32が傾斜した状態に位置決めされ、開 口30が開放状態となり、処理液(例えば現像液)を供 給した後、との状態でスピンチャック4を回転させる と、基板2からの処理液は同図の1点鎖線に示すように 補集棚32および開口30を介して第1の空間26に導 かれる。一方、補集棚32を垂直状態に位置決めする と、図3に示すように、開口30が補集棚32により閉 鎖され、内カップ24と補集棚32とで第2の空間28 が閉空間となる。したがって、処理液(例えば洗浄液) を供給した後、この状態でスピンチャック4を回転させ ると、基板2からの処理液は同図の1点鎖線に示すよう に第2の空間の底部に導かれる。このように、この実施 例では、駆動機構により、補集棚32を揺動させること により、処理液の経路を切換えることができるようにな っている。

> 【0016】さらに、第1の空間26から下方に排出管 34が伸びて、第1の空間26に導かれた処理液を排液 回収部(図示省略)に回収可能となっている。また、第 2の空間28から同じく下方に排水管36が伸びて、第 2の空間28の底部に存在する処理液を排水処理部に回 収することができるようになっている。

【0017】次に、上記のように構成された基板処理装 置により現像プロセスを行う場合を例にとり、その装置 の動作を説明する。

【0018】まず、図示しない基板搬送装置により基板 50 2を搬送してスピンチャック4の回転板上の所定位置に 載置し、当該基板2を吸着保持する。次に現像液供給用のノズル(図示省略)を基板2上方に移動させて所定量の現像液(第1の処理液)を基板2表面に供給する。そして、所定の現像時間が経過して、現像処理が完了すると、スピンチャック4を高速化回転させて現像液を振り切る。このとき、駆動機構により補集棚32を傾斜させておく。したがって、図2の1点鎖線に示すように、基板2からの現像液は補集棚32および開口30を介して第1の空間26側に導かれ、さらに排出管34を通って排液回収部に回収される。

【0019】とうして、現像液の振り切り処理が完了すると、直ちに駆動機構を作動させて、補集棚32を傾斜状態(図2)から垂直状態(図3)に切り換えた後、基板2を回転しながら、基板2上方の洗浄液供給用のノズル(図示省略)および基板2の下方の洗浄液専用ノズル(図示省略)から洗浄液(第2の処理液)を供給する。これにより基板2の表裏に残存する現像液が洗い流される。このときに、上記のように補集棚32が垂直状態となり、第2の空間28が閉空間となっているため、洗浄液のすべてはその底部に補集され、さらに排水管36を20介して排水回収部に回収される。

【0020】以上のように、この実施例によれば、回収する処理液の種類に応答して補集棚32を揺動させて回収経路を切り換えているので、現像液(第1の処理液)と洗浄液(第2の処理液)とをそれぞれ別の経路により回収することができる。そのため、現像液への洗浄液の混入を防止しながら効率良く分別回収することができる。また、現像処理後、直ちに補集棚32を揺動させることにより回収経路を切り換え、洗浄処理を行うことができ、現像処理と洗浄処理とをほぼ連続的に行うことができる。

【0021】なお、上記実施例では、現像液が第1の処理液であり、洗浄液が第2の処理液である場合について*

* 説明したが、処理液の種類・組み合わせはこれらに限定 されるものでなく、互いに異なる複数種類の処理液を時 系列的に作用させて、所定の処理を行う場合に適用する ことができる。

[0022]

【発明の効果】以上のように、この発明によれば、基板支持手段に支持された基板を取り囲むように、前記基板支持手段のまわりに外カップを、また前記基板支持手段と前記外カップとの間に内カップをそれぞれ配置し、前記基板に第1の処理液を作用させる場合には、内カップに設けられた連通部を介して前記第1の処理液を第1の排出手段側に流出させる一方、第2の処理液を作用させる場合には前記連通部を閉鎖して前記第2の処理液を第2の排出手段側に流出させるようにしているので、第1 および第2の処理液をほぼ連続的に、効率よく分別して回収することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 この発明にかかる基板処理装置の一実施例を示す斜視図である。

20 【図2】現像液(第1の処理液)を回収する時の様子を 示す部分断面図である。

【図3】洗浄液(第2の処理液)を回収する時の様子を示す部分断面図である。

【図4】従来の基板処理装置を示す模式図である。 【符号の説明】

2 基板

4 スピンチャック(基板支持手段)

22 外カップ

24 内カップ

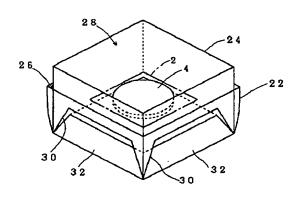
30 26 第1の空間

28 第2の空間

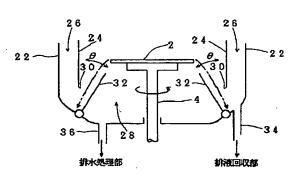
30 開口(連通部)

32 補集棚

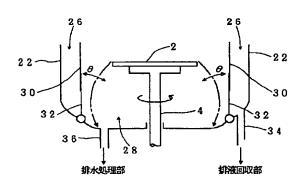
【図1】



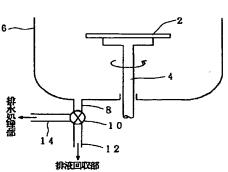
[図2]











フロントページの続き

(72)発明者 井関 出

京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神 北町1番地の1 大日本スクリーン製造株 式会社内

(72)発明者 福地 毅

京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神 北町1番地の1 大日本スクリーン製造株 式会社内